



2023 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 **SMC株式会社**
代表者名 代表取締役社長 高田 芳 樹
(コード：6273 東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション 加藤 昭 範
室 長
disclosure@smcjpn.co.jp

連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ

当社は、連結子会社である SMC 投資管理有限公司（中国における持株会社）から、配当金として 25 億元（邦貨約 525 億円）を受領することを決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 配当金の概要

- (1) 配当金額 25 億元（邦貨約 525 億円）
- (2) 受領日 2024 年 3 月（予定）

2. 業績に与える影響

当社は、2024 年 3 月期の単体決算において、上記配当金を営業外収益に計上します。
なお、連結子会社からの配当であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

以 上